

DEMO Special Edition Diamond Wire Saw

특별한 장비를 특별한 가격에 제공!



WELL 3500 Premium
소형 정밀 절단 장비



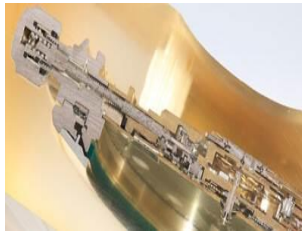
MURG 24-C
대형 절단 장비



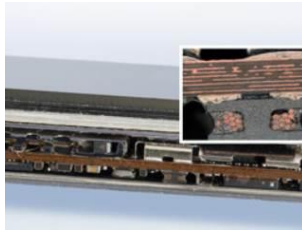
장비 상세 컨트롤 가능



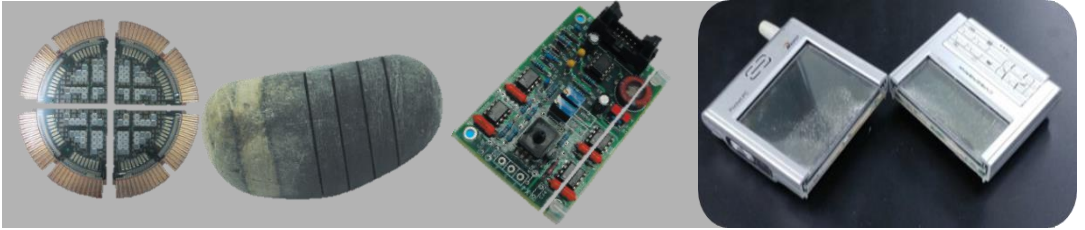
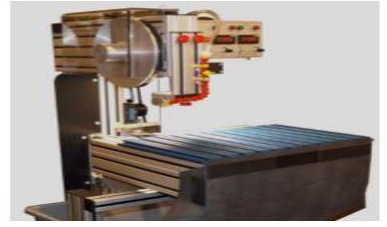
카메라 부착 가능(옵션)



Wire에 도포된 Diamond



- 균열과 손상없이 절단 가능
 - 유리, 핸드폰, 세라믹 등의 다양한 소재를 균열과 손상 없이 절단 가능
 - 단면 분석에 효과적
- μm (마이크로미터기)
 - 원하는 두께만큼 조절하여 식각 가능
- wire 두께 선택 가능
 - 필요에 따라 원하는 두께의 Wire를 장착하여 절단
- 정밀 단면 폴리싱에 적합한 전처리 가능
 - 현미경을 부착하여 정밀 얼라인먼트 조건에서 최근접 절단 가능
- 연마 공정 생략 가능
 - 절단 시, 단면의 손상이 적어 연마공정 단계 단축
 - 소재에 따라서 연마 없이 약품처리만으로 두께 평가 가능



- 다양한 재료 절삭 가능
→ 복합재료, 암석, 자동차 부품 등 소형시편, 대형시편 모두 절단 가능
- 샘플 가열없이 절단 가능
→ 샘플에 직접적으로 가해지는 손상이 적음.
- 간단한 조작법
→ Wire & Tabel 속도만 조작하여 절단.

※ 더 자세한 자료 및 견적서가 필요하신 분은
아래의 연락처로 문의 주시면 친절히 대응해 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.



CHINWOO TECH

SAMPLE PREP. CENTER

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 507호 (선택시티1차)

TEL : 031-777-1277 / FAX : 031-777-1288

E-mail : info@chinwoo.co.kr

Web Site : <http://www.chinwoo.co.kr>